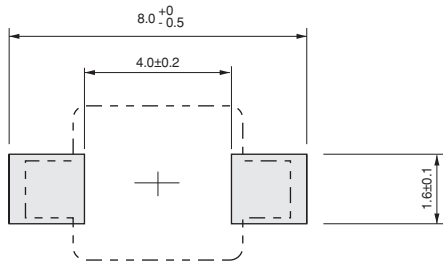


■ランド寸法図

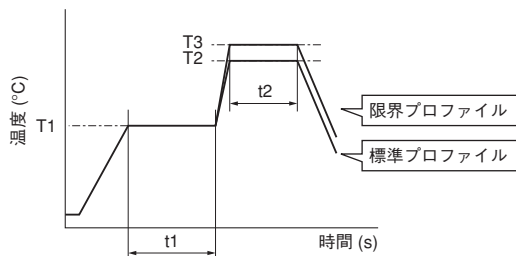


(in mm)

■温度プロファイル

●フロー

鉛フリーはんだ (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu組成)、共晶はんだ (63Sn/37Pb組成)



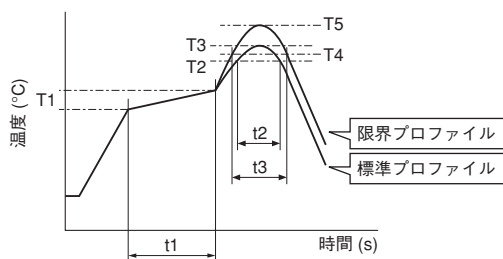
シリーズ名	標準プロファイル					限界プロファイル				
	予熱		加熱		フロー回数	予熱		加熱		フロー回数
	温度 (T1) ℃	時間 (t1) sec.	温度 (T2) ℃	時間 (t2) sec.		温度 (T1) ℃	時間 (t1) sec.	温度 (T3) ℃	時間 (t2) sec.	
TZB4	150	60~120	250	5 max.	1	150	60~120	265±3	5 max.	2

フローはんだ付け対象

* トリマコンデンサ本体をはんだ槽に浸漬する場合は、→カバーフィルム付き品のみ (TZB4xxxxxB10xxx)

●リフロー

①鉛フリーはんだ (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu組成)



シリーズ名	標準プロファイル						限界プロファイル					
	予熱		加熱		ピーク温度 (T3) ℃	リフロー回数	予熱		加熱		ピーク温度 (T5) ℃	リフロー回数
	温度 (T1) ℃	時間 (t1) sec.	温度 (T2) ℃	時間 (t2) sec.			温度 (T1) ℃	時間 (t1) sec.	温度 (T4) ℃	時間 (t3) sec.		
TZB4	150~180	60~120	220	30~60	245±3	2	150~180	60~120	230	30~50	260 +5/-0	2

リフローはんだ付け対象

* 端子形状A, B, Eタイプのみ (TZB4xxxx□x10xxx) : □に端子形状A, B, Eが入ります。

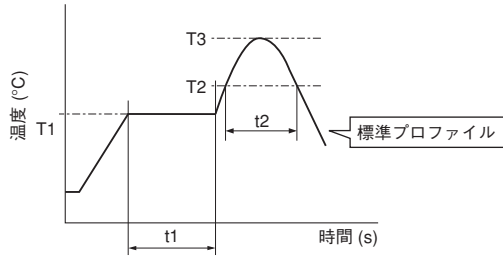
次ページに続く

実装情報

☐ 前ページより続く

②共晶はんだ (63Sn/37Pb組成)

(限界プロファイルは鉛フリーはんだ用を参照してください。)



シリーズ名	標準プロファイル					リフロー回数
	予熱		加熱		ピーク温度 (T3)	
	温度 (T1) ℃	時間 (t1) sec.	温度 (T2) ℃	時間 (t2) sec.		
TZB4	150	60~120	183	30	230 +5/-0	1

リフローはんだ付け対象

*端子形状A, B, Eタイプのみ (TZB4xxxx□x10xxx) : □に端子形状A, B, Eが入ります。

●はんだこて

シリーズ名	標準			
	こて先温度	はんだ時間	こて電力	回数
	℃	sec.	w	回
TZB4	350±10	3 max.	30 max.	1